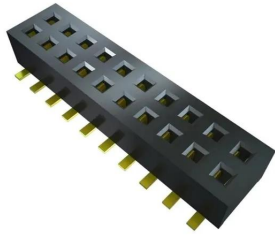




Industrial Automation Products & Solutions



Samtec CLP Series Horizontal Surface Mount PCB Socket, 18-Contact, 2-Row, 1.27mm Pitch, Through Hole Termination

ผู้ผลิต : Samtec

รหัสสินค้า : CLP-109-02-L-D-P-TR

Overview

Samtec CLP Series เป็นซ็อกเก็ตแบบ dual wipe ความละเอียด 1.27mm สำหรับการติดตั้งบนบอร์ด รูปทรงแนวนอน โดยมีรายละเอียดทั้งในคำอธิบายและสเปคที่เกี่ยวกับตำแหน่งและการต่อขา

Features

- Series: CLP
- Pitch: 1.27mm
- Type: Dual Wipe Socket
- Body Orientation: Horizontal
- Number of Rows: 2
- Number of Contacts: 18
- คำอธิบายระบุ 9 positions และ surface mount lead style
- Termination Method (ระบุในสเปค): Through Hole

Applications

- ซ็อกเก็ตสำหรับการเชื่อมต่อบน PCB ที่ต้องการ pitch 1.27mm และการเชื่อมต่อแบบหลายพิน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	18
Number of Rows	2
Pitch	1.27mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Type	Dual Wipe Socket
Mounting Type	Surface Mount
Body Orientation	Horizontal
Termination Method	Through Hole
Series	CLP
Series Number	CLP-109-02-L-D-P-TR



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com